

Nano Unterheizung 230 V 300 W mit Leiterplattenhalter - JBC PHNE-2KA

Artikel-Nr. WL59986

Hersteller JBC

Die Nano Unterheizung PHNE-2KA heizt kleine Leiterplatten von unten vor und senkt so das Risiko von Thermoschock beim Rework an Smartphone-Baugruppen. Die Heizfläche von 108 x 70 mm und zwei Typ-K-Thermoelemente sorgen für genaue Temperaturkontrolle bis 250 °C. Geliefert wird die 230-V-Einheit inklusive Leiterplattenhalterung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	300 W
Temperatur (max.)	bis 300 °C
Temperaturbereich	50-250 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Rework an kleinen PCBAs wie in Smartphones muss die Baugruppe gleichmäßig vorgewärmt werden, um Bauteile nicht zu beschädigen. Die Nano Unterheizung PHNE-2KA arbeitet mit einer Heizfläche von 108 x 70 mm und zwei Thermoelement-Anschlüssen und regelt die Temperatur im Bereich von 50 bis 250 °C.

VORTEILE

- Heizfläche 108 x 70 mm für kleine Leiterplatten und präzises lokales Vorwärmen
- Zwei Typ-K-Thermoelemente zur genauen Kontrolle der PCBA-Temperatur
- 3 Standardprofile und 20 Benutzerprofile mit bis zu 6 Stufen
- ESD-sicher, steuerbar über Pedal P-005 sowie RS-232 für Roboterbetrieb
- Maximale Leistung 300 W bei 230 V

ANWENDUNGEN

Vorwärmen kleiner Baugruppen beim Rework und bei der Reparatur von Smartphones und kompakter Elektronik, um Thermoschock zu vermeiden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung inklusive Leiterplattenhalterung. Ein Pedal P-005 kann zur Steuerung angeschlossen werden. ESD-sicher.

Geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.